

技 術 資 料

2003.12

Z 台灣太陽油墨股份有限公司

桃園縣觀音鄉觀音工業區大同二路 7 號

TEL 03-483-3231

FAX 03-483-3599

顯像型防焊油墨

PSR-2000 KX300G / CA-25 VS

(PSR-2000AM/CA-25)

1. 特 徵

PSR-2000 KX300G 是鹼性顯像型的感光防焊油墨,被使用於網版印刷。

具有以下特色：

- (1)具有印刷後消泡快、無垂流之優良印刷性
- (2)噴錫後不易發生空泡
- (3)鍍金、化金之耐性優良

2. 規 格

顏 色*	綠
混合比率	主劑：85 / 硬化劑：15 (重量比)
黏 度*	150 ± 20 dpa s (Cone / Plate Viscometer, 5min ⁻¹ / 25)
預 烤*	80 50 分鐘 (最大限度)
標準曝光量*	300 ~ 500 mJ/cm ² (到達油墨塗膜面的曝光量)
固成份*	75.0 wt%
比重*	1.3
混合後保存期*	24 小時 (保存於 25 以下陰暗場所)
保存期限	製造後 6 個月 (保存於 25 以下陰暗場所)

* 記號是表示主劑與硬化劑混合後的狀態

技 術 資 料

PSR-2000 KX300G
/ CA-25 VS

3. 操 作 流 程

流 程		適合範圍
基 板	FR-4 1.6 mmt	
前 處 理	酸處理 → Brush 磨刷	
印 刷	使用 100 目網版	90 ~ 125 mesh
靜置時間	10 分鐘	10 ~ 20 分鐘
預 烘 烤	➤ 兩面各別烘烤 (背面曝光試驗) 第一面 熱風循環式烤箱 : 80 20 分鐘 第二面 熱風循環式烤箱 : 80 25 分鐘 ➤ 兩面同時烘烤 熱風循環烤箱 : 80 30 分鐘	80 15 ~ 20 分鐘 80 20 ~ 30 分鐘 80 25 ~ 35 分鐘
曝 光	400 mJ/cm ² (到達油墨塗膜面)	300 ~ 500 mJ/cm ²
曝光後靜置	10 分鐘	10 ~ 20 分鐘
顯 像	顯 像 液 : 1 wt. % Na ₂ CO ₃ 液 溫 : 30 噴 壓 : 0.196 MPa 顯像時間 : 60 秒	0.2 ~ 0.25 MPa 60 ~ 90 秒
後 烘 烤	熱風循環烤箱 : 150 60 分鐘	

4. 製程上注意事項

- 建議以溫度 20 ~ 25 ℃、濕度 50 ~ 60%之無塵室環境內進行作業。
另外若直接及間接在白色光線或日光下使用時,會引起光聚合反應,故請於黃色燈光下作業。
- 當油墨溫度恢復至室溫後始能開罐使用,與規定量的硬化劑混合,充分攪拌後再使用。
- 油墨塗膜厚度以 10 ~ 20 μm 為宜(烘烤後線路上的膜厚)。若膜厚較薄時,易降低焊錫耐熱性、耐藥品性及耐鍍金性。另外若塗膜過厚時,易發生側蝕現象或降低乾爽度(指觸乾燥性)。

技 術 資 料

PSR-2000 KX300G
/ CA-25 VS

- 預烤條件及預烤容許範圍會隨烤箱的種類 及烤箱內放入基板的數量之不同而有差異,因此需實施確認試驗後,再設定適宜的條件。
- 曝光量會因基板的材質(絕緣材料),及塗膜厚度之不同而有差異,故需進行試驗確認油墨最小殘存寬度(是否發生側蝕現象)、表面光澤及背面感光程度後,再設定適宜的條件。
- 請嚴格管制顯像液濃度、溫度、噴嘴壓力及時間等要求條件。若不嚴加管制易導致顯像不潔或發生側蝕現象。
- 若需處理文字油墨時,請注意要設定適合文字油墨的後烤時間,否則硬化過度或不足皆會降低油墨塗膜的特性。
- 處理化學鍍金時,需注意文字油墨的後烤時間,再設定適合的硬化條件。(硬化過度時易降低耐鍍金特性)

5. 油 墨 特 性

(1). 預烤容許範圍

預烤時間 (80 /分)	30	40	50	60
顯像效果	○	○	○	NG

(2). 光 特 性

項 目	膜 厚	曝光能量	顯像時間	光 特 性(感度)
感 度 Kodak No.2	22 μ m	300 mJ/cm ²	60 秒	4 段
		400 mJ/cm ²		5 段
		500 mJ/cm ²		6 段
解析度 (QFP 間最小殘存寬度)	40±2 μ m	300 mJ/cm ²	60 秒	50 μ m
		400 mJ/cm ²		50 μ m
		500 mJ/cm ²		50 μ m

* 表格內(曝光能量)一欄中的數字代表到達油墨塗膜面的能量值。

技 術 資 料

PSR-2000 KX300G
/ CA-25 VS

(3). 塗 膜 特 性

項 目	試 驗 條 件	試驗結果
密 著 性	根據社內試驗方法 (GIF-007AA) 百格刀交叉切割後,用膠帶做剝離測試	100/100
鉛 筆 硬 度	根據社內試驗方法 (GIF-009AA) 刮痕以不看見銅箔表面為合格	6H
焊錫耐熱性	松香系助焊劑 浮焊方式 260 / 30 秒×1 次	無異常
耐溶劑性	PGM – AC 室溫下浸泡 10 分鐘後,用膠帶做剝離測試	無異常
耐 酸 性	10 vol % H ₂ SO ₄ 室溫下浸泡 10 分鐘後,用膠帶做剝離測試	無異常
耐 鹼 性	10 wt % NaOH 室溫下浸泡 10 分鐘後,用膠帶做剝離測試	無異常
電解鍍金	本公司內試驗 Ni 3μm, Au 0.03μm	無異常
無電解鍍金	本公司內試驗 Ni 3μm, Au 0.03μm	無異常
絕緣抗阻性	IPC 梳密型 B 圖型 加濕：以 25~65 (cycle)、90%RH、 DC100V 電壓條件,處理 7 日 測定：依上述條件處理後,室溫下加上 DC500V 電壓,測定 1 分鐘	初期 3.5 ×10 ¹³ Ω 加濕後 7.2 ×10 ¹¹ Ω
介電常數	JIS C6481 1MHz 加濕：以 25~65 (cycle)、90%RH 條件處理 7 日 測定：上記條件處理後,以室溫測定	初 期：4.1 加濕後：4.3
損耗因數	JIS C6481 1MHz 加濕：以 25~65 (cycle)、90%RH 條件處理 7 日 測定：上記條件處理後,以室溫測定	初 期：0.022 加濕後：0.038
全鹵素量	依使用原料計算出(計算值)	2280 ppm

★ 此油墨塗膜特性值,是依照上述操作流程及各項要求條件下試驗而得到的數據資料。此技術資料內容乃是根據敝公司試驗結果,用於確認特性,並不作為保證之用。

6. 操作上注意事項

全部的化學品皆含有未知的有害性質,操作時請務必注意。關於操作上需注意的安全事項,請參考產品的物質安全資料表(MSDS),及仔細閱讀使用說明書後,再進行作業。